

20-2ポリマーフロンティア21

新世代通信(5G)を実現する 高周波対応材料の開発動向と展開

主催: 高分子学会 行事委員会

日時: 2020年6月9日(火) 10:20~17:20

場所: 東工大蔵前会館 ロイヤルブルーホール

1. 5Gに対応するFPC高周波対応材料開発動向
(フレックスリンク・テクノロジー) 松本 博文
2. 高周波領域における電子部品を支える評価技術
(KISTEC) 土屋 明久
3. 高速/高周波向け液晶ポリマーフィルムの技術・開発動向
(クラレ) 砂本 辰也
4. 低誘電・高接着ポリアミド樹脂の開発と応用
(荒川化学工業) 田崎 崇司
5. 5Gを実現するミリ波フェーズドアレイ無線機
(東京工業大学) 岡田 健一
6. 5G、自動運転時代を見据えたコネクティドカー&サービス
(日産自動車) 村松 寿郎

ミリ波を中心とした新世代通信技術の動向から各種材料開発、さらには5Gがもたらす新しい社会について幅広く紹介頂きます。奮ってご参加ください。

定員 100名

参加費 ①企業22,000円 ②大学・官公庁11,000円 ③学生1,100円

④名誉・終身・フェロー・ゴールド会員・シニア会員3,300円

※当日に会場でのご参加も可(定員になり次第締め切らせていただきます)

詳細・お申込み: <https://member.spsj.or.jp/event/>

